



**Ready for 5G*

Product Description

Tflex[™] 600 is an exceptionally soft, highly compliant gap filling interface pad with a thermal conductivity of 3 W/mK. These outstanding properties are the result of a proprietary boron nitride filler in the composition.

The high conductivity, in combination with extreme softness produces incredibly low thermal resistances.

Tflex 600 is naturally tacky and requires no additional adhesive coating that can inhibit thermal performance. Tflex 600 is electrically insulating, stable from -45°C to 200°C and meets UL 94 V0 rating.

FEATURES AND BENEFITS

- Very high compliancy for low stress applications
- 3 W/mK thermal conductivity
- Available in thicknesses from 0.020" - 0.200" (0.5mm - 5.0mm)
- Naturally tacky, needs no further adhesive coating

SPECIFICATIONS

TYPICAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Construction & Composition	Ceramic filled silicone sheet	N/A
Color	Blue-Violet	Visual
Thickness Range	0.50mm (0.020") - 5.08mm (0.20")	N/A
Thermal Conductivity (W/mK)	3.0	ASTM D5470
Density (g/cc)	1.34	Helium Pycnometer
Hardness (Shore 00)	51	ASTM D2240
Outgassing TML (weight %)	0.13	ASTM E595
Outgassing CVCM (weight %)	0.05	ASTM E595
Temperature Range	-45°C to 200°C	N/A
Rth@ 40 mils, 10 psi, 50°C	0.62°C-in ² /W	ASTM D5470 (modified)
Dielectric Constant @ 10GHz	4.0	ASTM D150
UL Flammability Rating	V-0	UL 94
Volume Resistivity (ohm-cm)	2 x 10 ¹³	ASTM D257



AVAILABILITY

STANDARD THICKNESSES

- 0.5mm (0.020”) to 5.0mm (0.200”) thick material available in 0.25mm (0.010”) increments
- Available in standard sheet sizes of 18” x 18” and 9” x 9” or custom die cut parts

OPTIONS

- DC1 proprietary tack eliminated coating

PART NUMBER SYSTEM

Tflex™ indicates Laird elastomeric thermal gap filler product line. 6xx indicates Tflex 600 product line with thickness in mils (0.001”)

EXAMPLES:

- Tflex™ 640 = 0.040 inch thick Tflex™ 600 material
- Tflex™ 680DC1 = 0.080 inch thick Tflex™ 600 material with DC1 coating

Tflex 600 DS 071718

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9